

HSUPA PCI Express Mini Card MF210 用户开发手册

Revision 1.0

2010年2月5日

产品型号: MF210

公司名称: 中兴通讯股份有限公司



目录

MF210 用户开发手册	
目录	2
1 关于此文档	2
1.1 适用范围	2
1.2 撰写目的	2
1.3 文档修正记录	2
2 MF210 简介	3
2.1 MF210 技术参数	3
2.2 承载业务及工作频段	4
2.3 应用连接框图	5
3 机械特性	5
3.1 外形尺寸	5
3.2 天线接口	7
3.3 热设计	3
4. 接口电路	8
4.1 MF210 的接口定义	8
4.2 各接口信号说明	9
5 射频天线指标	12
5.1 主天线测试座技术参数	12
5.2 分集天线测试座技术	13
6. 射频性能指标	14
6.1 UMTS 模式射频技术指标	14
6.1.1 最大发射功率	14
6.1.2 接收灵敏度	14
6.2 GPRS/GSM/EDGE 模式射频技术指标	15
6.2.1 发射输出功率	15
6.2.2 接收灵敏度	15
7.天线	
7.1 无源指标(推荐)	16
7.7 右派比片(堆芜)	1.4



1 关于此文档

1.1 适用范围

此文档适用于 HSUPA PCI Express Mini Card MF210 产品的用户开发指导。该文档仅适用于 MF210 产品的应用开发。

1.2 撰写目的

此文档给 MF210 使用者提供了设计开发依据。通过阅读此文档,用户可以对 MF210 产品有整体认识,对 MF210 技术参数有明确的了解,并采用 MF210 顺利完成上网笔记本、MID 设备产品的应用开发。此文档也描述了用户界面软件(UI soft)安装、驱动(Driver)安装、固件升级等相关信息,旨在给用户全面、细致的开发指导与应用说明。

1.3 文档修正记录

版本号/修正时间	修正内容	备注
Revision 1.0/	1. 更改文档名称;	基于《HSUPA PCI Express Mini Card
2010.02.05	2. 增加"关于此文档"一栏;	MF210 开发文档 Revision1.3》修改
\sim	3. 增加了软件 UI soft 安装、驱动安装、固件	
	升级等信息;	
$A' \rightarrow A'$	4. 增加了应用电路设计用例及参考设计原理	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	图;	
V	5. 修正了文章排序,增强了可阅读性。	



2 MF210 简介

MF210 是一款 PCI Express Mini Card 接口的 HSUPA 无线上网模块,可以应用于但不限于笔记本内置上网功能实现。MF210 支持 UMTS850(900)/1900/2100 频段(支持 HSUPA)、GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 频段。可以提供移动环境下的 WCDMA、GSM/GPRS、EDGE(EGPRS)和 HSUPA 高速数据接入服务。



图 1.1. MF210 实物图

2.1 MF210 技术参数

表 2-1 MF210 技术参数概览

Item	Specifications	Remarks
Interface type	PCI Express Mini Card	备注 1
Protocol	HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM	
Engage	HSUPA/HSDPA/UMTS2100/1900/850(900)MHz;	备注 2
Frequency	EDGE/GPRS/GSM1900/1800/900/850MHz	金 位 2
Transmission	HSDPA 7.2Mbps DL	
Transmission	HSUPA 5.76Mbps UL	
Power	Average: 1.20W	备注 3
rowei	Maximum: 2.2W	备注 4
USIM&SIM	Standard 6 PIN Interface	
Antenna	Integrated with the notebook	
Rx Diversity	Support (2100/1900/850 (900) MHz)	
Equalization	Support	
Storage temperature	-20°C ~+85°C	
Operation temperature	-10°C ~+60°C	

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第3页 共12页



Item	Specifications	Remarks
System Required	Windows 2K/XP, Vista	
Dimensions	About 51mm * 30mm * 4.7mm	
Weight	About 15g	
Certification & Approval	CE certification, ROHS	
Chipset	MSM6290+PM6658+RTR6285	

备注 1: MF210 接口定义符合《PCI Express Mini Card Electromechanical Specification Revision 1.2, October 26 2007》.

备注 2: UMTS850 和 UMTS900 不能同时支持;

备注 3: MF210 的平均功耗是在发射功率为 15dBm 时测定的;

备注 4: MF210 的最大功耗是在最大发射功率下测定的平均值,GSM/EDGE 模式下峰值功率比此数值要大。

2.2 承载业务及工作频段

- WCDMA 模式下分组域承载业务:最大下行传输速率为 384 Kbit/s,最大上行传输速率为 384 Kbit/s;
- WCDMA 模式下电路域承载业务: 64Kbit/s 数据业务;
- HSDPA 支持最大下行传输速率为 7.2Mbit/s;
- HSUPA 支持最大上行传输速率为 2.0Mbit/s;
- 支持 EDGE CLASS12/GPRS CLASS12 分组域承载业务。

表 2-2 MF210 的工作频段

工作频段	上行频段(UpLink)	下行频段(DownLink)
UMTS850	824 MHz — 849 MHz	869 MHz — 894 MHz
UMTS900	880 MHz — 915 MHz	925 MHz — 960 MHz
UMTS1900	1850 MHz — 1910 MHz	1930 MHz — 1990 MHz
UMTS2100	1920 MHz — 1980 MHz	2110 MHz — 2170 MHz



GSM850	824 MHz — 849MHz	869 MHz — 894 MHz
GSM900	890 MHz — 915MHz	935 MHz — 960MHz
GSM1800	1710 MHz — 1785MHz	1805 MHz — 1880MHz
GSM1900	1850 MHz — 1910MHz	1930 MHz — 1990MHz

2.3 应用连接框图

MF210 和系统板连接时,主要分为以下信号组: USB 信号、SIM card 信号、工作状态指示灯信号 WWAN_LED_N、射频开关控制信号 W_DISABLE_N、整机复位信号 PERST_N、电源和地。同时,MF210 具有主天线和分集天线。

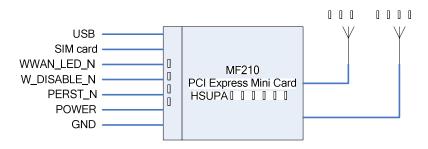


图 2.1 MF210 系统连接示意图

3 机械特性

3.1 外形尺寸

MF210 采用的是标准 PCI Express Mini Card 接口类型,外形尺寸按照 F2 型设计(相对于 F1 型而言,BOTTOM 面有器件禁布区)。



Card Types		Full-Mini- Only Socket*	Half-Mini- Only Socket	Dual-Use		-Head Socket
■F210采用F2型尺寸设计	Connector Connect		Connector A	Connector A	Connector B	
F1/	Full-Mini ¹	Yes	No	No	No	No
F2	Full-Mini with bottom-side keep outs	Yes	No	Yes	Yes	No
H1	Half-Mini	No	Yes	Yes	Yes	No
H2	Half-Mini with bottom-side keep outs	No	Yes	Yes	Yes	Yes

图 3.1 PCI Express Mini Card 外形尺寸类型及插槽兼容性

MF210 的外形尺寸信息如图 3.2 所示

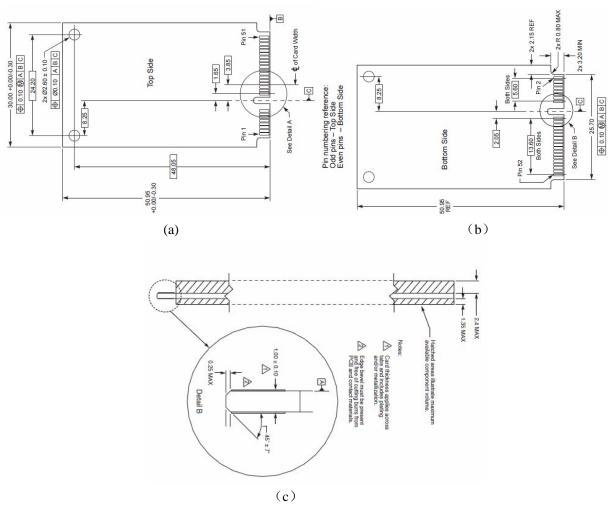


图 (a) 为 TOP 面外型尺寸;图 (b) 为 BOTTOM 面外形尺;图 (c) 为厚度信息图 3.2 MF210 的外形尺寸



3.2 天线接口

MF210 的射频天线接口有 2 个: 一个是主天线接口(标识"MAIN"),一个是分集接收天线接口(标识"AUX"),如图 3.3 所示。天线接口采用的射频座均为 HRS 公司 U.FL-R-SMT(10),如图 3.4 所示。



图3.3 MF210天线接口标识

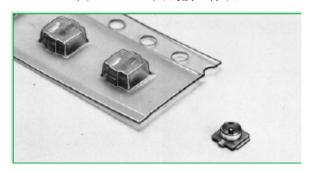


图3.4 射频接口测试座 (HRS公司 U.FL-R-SMT(10))

对应于射频接口的线缆,建议选用HRS公司的U.FL_LP_088,如图3.5所示。

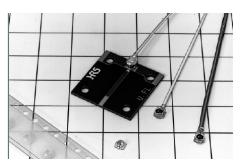


图3.5 测试线缆Cable

MF210 的天线在系统板侧放置,建议天线空间尺寸在 7mm*10mm*100mm 以上,如 MF210 内置在 笔记本中,则放置在 LCD 屏幕顶端。



3.3 热设计

MF210 的热设计严格符合规范 PCI Express Mini Card Electromechanical Specification Revision 1.2, October 26 2007》,并将热源均匀分布,具有卓越的散热设计。为了确保 MF210 的工作性能得到充分发挥,对主板的设计建议如下:

- (a) 尽量让 MF210 远离开关电源、高速信号线放置,并对这些干扰源走线要保护好。
- (b) 天线及连接网卡和天线的同轴线缆也不要靠近这些干扰源放置。
- (c) 不要让 MF210 靠近诸如 CPU、南桥等发热量比较大器件放置,温度升高会影响到射频性能。

4. 接口电路

4.1 MF210 的接口定义

MF210接口是按照《PCI Express Mini Card Electromechanical Specification Revision 1.2, October 26 2007》设计的,其各管脚定义如表4-1所示。

表 4-1 MF210 的管脚定义

管脚号	协议信号名称	MF210 信号定义	管脚号	协议信号名称	MF210 信号定义
1	WAKE#	RESERVED	2	3.3Vaux	VDD_3V3
3	COEX1	N/C	4	GND	GND
5	COEX2	N/C	6	1.5V	N/C
7	CLKREQ#	N/C	8	UIM_PWR	USIM_POWER
9	GND	GND	10	UIM_DATA	USIM_DATA
11	REFCLK-	N/C	12	UIM_CLK	USIM_CLK
13	REFCLK+	N/C	14	UIM_RESET	USIM_RESET
15	GND	GND	16	UIM_VPP	USIM_VPP
17	Reserved(UIM_C8)	N/C	18	GND	GND
19	Reserved(UIM_C4)	N/C	20	W_DISABLE#	W_DISABLE_N
21	GND	GND	22	PERST#	PERST_N
23	PERn0	N/C	24	+3.3Vaux	VDD_3V3
25	PERp0	N/C	26	GND	GND
27	GND	GND	28	+1.5V	N/C

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传>

第8页 共12页



管脚号	协议信号名称	MF210 信号定义	管脚号	协议信号名称	MF210信号定义
29	GND	GND	30	SMB_CLK	N/C
31	PETn0	N/C	32	SMB_DATA	N/C
33	PETp0	N/C	34	GND	GND
35	GND	GND	36	USB_D-	USB_DM
37	GND	GND	38	USB_D+	USB_DP
39	+3.3Vaux	VDD_3V3	40	GND	GND
41	+3.3Vaux	VDD_3V3	42	LED_WWAN#	LED_WWAN_N
43	GND	GND	44	LED_WLAN#	N/C
45	Reserved	N/C	46	LED_WPAN#	N/C
47	Reserved	N/C	48	+1.5V	N/C
49	Reserved	N/C	50	GND	GND
51	Reserved	N/C	52	+3.3Vaux	VDD_3V3

备注: *WAKE#信号(管脚号: 1)请参阅4.2部分。

4.2 各接口信号说明

1. WAKE#信号(管脚号: 1)。MF210 输出信号,低电平有效。此信号为后继 MF210 唤醒系统主机的保留信号(RESERVED)。MF210 内部通过 100Kohm 电阻上拉到 3.3V,建议通过 47ohm 电阻连接到主芯片的 GPIO 管脚(如果系统侧的此 GPIO 管脚可以唤醒主机)。*注意:禁止将此信号直接接到电源正极。*

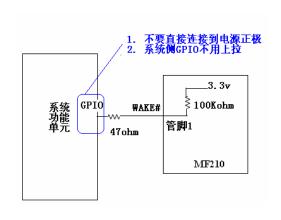


图 4.1 WAKE#信号连接电路

2. GND 信号(管脚号: 4/9/15/18/21/26/27/29/34/35/37/40/43/50)。此为 MF210 的电源地和信号地,需要全部连接到系统板的地平面上。GND 信号的连接不完整会对 MF210 的性能有影响。

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第9页 共12页

^{* &}quot;N/C"标识表示 Not Connected, 即 MF210 内部没有连接



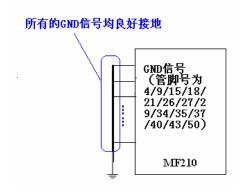


图 4.2 GND 信号连接电路

- 3. 3.3Vaux 信号(管脚号: 2/24//39/41/52)。此为电源 3.3V 正极信号,MF210 电源输入信号。供电范围建议为 3.2V~3.6V,峰值电流供电要达到 2A 以上,均值电流要达到 0.9A 以上。
- 4. UIM 卡信号组(管脚号: 8/10/12/14/16)。此为 USIM 卡信号,各信号详细定义如表 4-2 所示。 U(S)IM 卡卡座位于系统板侧,设计时请注意增加 ESD 电路保护,参考电路设计如图 4.3 所示。

実 4つ	TITA	卡信号组定义及说明
<i>₹</i> 4-2	UHVI	下信亏组正 X 22 况明

管脚号	协议信号名称	MF210 信号定义	信号说明
8	UIM_PWR	USIM_POWER	USIM 卡电源,由 MF210 输出
10	UIM_DATA	USIM_DATA	USIM 卡 DATA 信号,双向信号
12	UIM_CLK	USIM_CLK	USIM 卡时钟信号,由 MF210 输出
14	UIM_RESET	USIM_RESET	USIM 卡复位信号,由 MF210 输出
16	UIM_VPP	USIM_VPP	早期 USIM 卡信号,已过时,可不连接

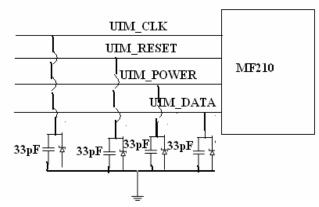


图 4.3 U(S)IM 卡信号连接电路

5. W_DISABLE#信号(管脚号: 20)。W_DISABLE#信号为 MF210 的输入信号, 低电平有效。控制逻辑如表 4-3 所示。

W_DISABLE#电平	MF210 状态
'1'	RF 处于 ON 模式,射频打开
'0'	RF 处于 OFF 模式,射频关闭

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 10 页 共 12 页



W_DISABLE#信号在 MF210 内部由 150Kohm 电阻上拉到 3.3V,因此系统板侧对此电路可以不上 拉。*注意:禁止将此信号直接连接到电源正极。*

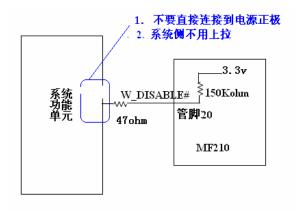


图 4.4 W_DISABLE#信号参考电路设计

6. PERST#信号(管脚号: 22)。PERST#信号为 MF210 的系统复位信号,低电平有效。控制逻辑 如表 4-4 所示。

PERST#电平	MF210 状态		
'1'	MF210 处于正常工作模式		
'0'并达到≥100ms 时	RF 处于 OFF 模式,复位中		

PERST#信号的参考电路设计如图 4.5 所示。

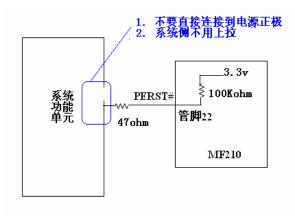


图 4.4 PERST#信号参考电路设计

7. WWAN_LED#信号(管脚号: 42)。WWAN_LED#信号为 MF210 当前工作状态的指示信号,由 MF210 输出。LED 指示灯在系统侧,在该信号输出低电平时将 LED 指示灯点亮,指示灯状态如表 4-5 所示。

表 4-5 WWAN_LED#状态表

WWAN_LED#信号状态	对应 MF210 的射频状态	预期指示灯状态
高电平'1',3.3V	RF 处于 OFF 状态,射频关闭	指示灯灭
低电平'0', 0V	RF 处于 ON 状态,射频打开但无数据传输	指示灯常亮
高低电平交互: 0V 和 3.3V	RF 处于 ON 状态,有数据传输	指示灯闪烁

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第11页 共12页



参考电路设计如下图所示。

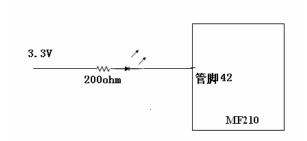


图 4.5 WWAN_LED#参考设计电路

5 射频天线指标

5.1 主天线测试座技术参数

射频测试座的规格型号如 3.2 节所述, 其射频指标参考表 5-1.

表 5-1 射频测试座指标

W2100						
S11 主天线射频座	9612 Tx	10562 Rx	9750Tx	10700 Rx	9888 Tx	10838 Rx
(加射频头补偿到开	1922.4MHz	2112.4MHz	1950.0	2140.0	1977.6	2167.6
路点=1.7cm)			MHz	MHz	MHz	MHz
LOG MAGNITUDE	-5.631	-7.609	-12.698	-6.916	-8.046	-12.980
(dB)						
SWR (驻波) U	3.192	2.423	1.613	2.666	2.191	1.600
SWITH CHART	19.495 Ω	42.280 Ω	31.497 Ω	21.148 Ω	56.758 Ω	39.787 Ω
(IMPEDANCE) 阻	-23182 jΩ	-41.398 jΩ	+5.432 jΩ	-17.352 jΩ	-42.422 jΩ	-18.648 jΩ
抗 Ω						
W850						
S11 主天线射频座	4132Tx	4357 Rx	4182 Tx	4407 Rx	4233 Tx	4458 Rx
(加射频头补偿到开	826.4MHz	871.4MHz	836.4MHz	881.4MHz	846.6MHz	891.6MHz
路点=1.7cm)						
LOG MAGNITUDE	-9.140	-2.827	-6.213	-17.862	-9.891	-6.378
(dB)						
SWR(驻波)U	2.069	6.164	2.917	1.294	1.929	2.954

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 12 页 共 12 页



SWITH CHART	27.327 Ω	15.791 Ω	19.877 Ω	64.668 Ω	42.382 Ω	18.627 Ω
(IMPEDANCE) 阻	-15.405 jΩ	-47.814 jΩ	-18.318 jΩ	+1.837 jΩ	-29.435 jΩ	-5.922 jΩ
抗Ω						

5.2 分集天线测试座技术

W2100						
S11 分集射频座(加	9612 Tx	10562 Rx	9750Tx	10700 Rx	9888 Tx	10838 Rx
射频头补偿到开路	1922.4MHz	2112.4MHz	1950.0	2140.0	1977.6	2167.6
点=1.7cm)			MHz	MHz	MHz	MHz
LOG MAGNITUDE	-3.677	-2.723	-3.364	-2.633	-3.152	-2.633
(dB)						
SWR (驻波) U	4.797	6.410	5.229	6.723	5.579	6.639
SWITH CHART	36.374 Ω	14.207 Ω	29.293 Ω	13.061 Ω	24.248 Ω	12.630 Ω
(IMPEDANCE) 阻	-5.623 jΩ	-44.360 jΩ	-67.686 jΩ	-42.628 jΩ	-63.641 jΩ	40.325 jΩ
抗 Ω						
W850						
S11 分集天线射频	4132Tx	4357 Rx	4182 Tx	4407 Rx	4233 Tx	4458 Rx
座(加射频头补偿到	826.4MHz	871.4MHz	836.4MHz	881.4MHz	846.6MHz	891.6MHz
开路点=1.7cm)						
LOG MAGNITUDE	-1.831	-2.180	-2.633	-18.199	-2.633	-7.993
(dB)						
SWR(驻波)U	9.485	8.001	8.550	1.280	6.638	2.325
SWITH CHART	5.267 Ω	6.951 Ω	5.864 Ω	60.174 Ω	7.689 Ω	22.016 Ω
(IMPEDANCE) 阻	-683.104jmΩ	-16.583 jΩ	+2.172 jΩ`	-8.504	+7.111 jΩ	+6.885 jΩ
抗 Ω						



6. 射频性能指标

6.1 UMTS 模式射频技术指标

6.1.1 最大发射功率

UMTS2100/1900/850 (900) 在正常测试环境下,最大输出功率满足表 6-1 要求。

表 6-1 最大输出功率

功率等级	最大输出功率	容限值
Class 3	24dBm	+1/-3dB

6.1.2 接收灵敏度

UMTS2100/1900/850 (900) 接收灵敏度满足 3GPP TS 34.121 协议要求。在 BER 不超过 0.001 的规定下,满足表 6-2 要求。

表 6-2 接收灵敏度参考表

Operating Band	Unit	DPCH_Ec <refsens></refsens>	<refl₀r></refl₀r>
I	dBm/3.84 MHz	-117	-106.7
II	dBm/3.84 MHz	-115	-104.7
III	dBm/3.84 MHz	-114	-103.7
IV	dBm/3.84 MHz	-117	-106.7
V	dBm/3.84 MHz	-115	-104.7
VI	dBm/3.84 MHz	-117	-106.7
VII	dBm/3.84 MHz	-115	-104.7
VIII	dBm/3.84 MHz	-114	-103.7
IX	dBm/3.84 MHz	-116	-105.7

NOTE 1 For Power class 3 this shall be at the maximum output power

NOTE 2 For Power class 4 this shall be at the maximum output power

NOTE 3 For the UE which suports both Band III and Band IX operating frequencies, the reference sensitivity level of -114.5 dBm DPCH_Ec <REFSENS> shall apply for Band IX. The corresponding <REFÎ_{or}> is -104.2 dBm



6.2 GPRS/GSM/EDGE 模式射频技术指标

6.2.1 发射输出功率

发射输出功率满足 3GPP TS 05.05 4.1 协议要求,如下表所示。

表 6-3 GSM850/900/1800/1900 (GMSK) 发射输出功率

Power	GSM 400 & GSM 900 & GSM 850	DCS 1 800	PCS 1 900	Tolerand	e (dB)
class	Nominal Maximum output	Nominal Maximum output	Nominal Maximum output	for cond	litions extreme
100 9	power	power	power	normai	extreme
1		1 W (30 dBm)	1 W (30 dBm)	±2	±2,5
2	8 W (39 dBm)	0,25 W (24 dBm)	0,25 W (24 dBm)	±2	±2,5
3	5 W (37 dBm)	4 W (36 dBm)	2 W (33 dBm)	±2	±2,5
4	2 W (33 dBm)	NACC 300 \$1,50 CONSCIONS		±2	±2,5
5	0,8 W (29 dBm)			±2	±2.5

表 6-4 EDGE(8PSK) 发射输出功率

Power	GSM 400 and	GSM 400 and		DCS 1 800	PC\$ 1 900	DCS 1 800 8	& PCS 1 900
	GSM 900 & GSM	GSM 900 & GSM					
	850	850					
class	Nominal	Tolerance (dB)		Nominal	Nominal	Toleran	ice (dB)
	Maximum output	for conditions		Maximum output	Maximum output	for conditions	
	Power	normal	extreme	power	power	normal	extreme
E1	33 dBm	±2	±2,5	30 dBm	30 dBm	±2	±2,5
E2	27 dBm	±3	±4	26 dBm	26 dBm	-4/+3	-4,5/+4
E3	23 dBm	±3	±4	22 dBm	22 dBm	±3	±4

6.2.2 接收灵敏度

对于 GSM850/900/1800/1900 频段,接收灵敏度满足 3GPP TS 05.05 6.2.

GSM850: ≤-102dBm GSM900: ≤-102dBm GSM1800: ≤-102dBm GSM1900 ≤-102dBm

7.天线

MF210 的分集接收功能可选,若需要支持分集,则笔记本需增加分集天线。

分集天线的设计方法和主天线一致,其效率指标允许降低3dB。主天线分与集天线的隔离度要求大

<以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 15 页 共 12 页



于 12dB。

7.1 无源指标(推荐)

表 7-1 主天线无源指标(推荐)

Frequency Band	824-960MHz	1710-2170MHz
VSWR in Free Space	<3:1	<3:1
Peak Gain in Free Space	>0dBi	>0dBi
3-D Average Gain in Free Space	-3dBi	-3dBi
Antenna Efficiency	>50%	>50%

表 7-2 分集天线无源指标(推荐)

Frequency Band				
VSWR in Free Space	<3:1	<3:1	<3:1	<3:1
Secondary-to-Primary Antenna	< 104D	< 104D	< 10JD	< 104D
Isolation, S21	< -10dB	< -10dB	<-10dB	<-10dB
Peak Gain Ratio of the Secondary to	> -5dB	> -5dB	> -5dB	5 AD
Primary Antenna	> -3 ub	> -3 ub	> -3dB	> -5dB
3-D Average Gain Ratio of the	S & AD	S & AD	S AD	5 AD
Secondary to Primary Antenna	> -5dB	> -5dB	> -5dB	> -5dB

7.2 有源指标(推荐)

TRP: W850/W900/W1900/W2100>19dBm;

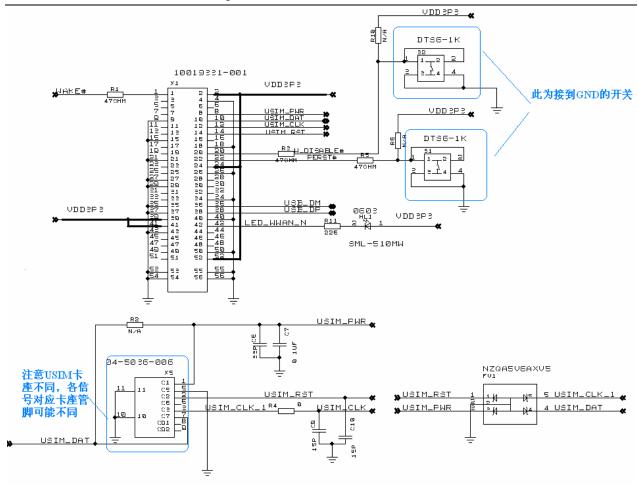
 $GSM850 > 27 dBm, GSM900 > 28 dBm; \quad DCS1800 > 25 dBm, \quad PCS1900 > 25 dBm_{\circ}$

TIS: W850/W900<-100dBm; W1900/W2100<-103dBm;

 $GSM850 \!\!<\!\!-100 dBm, \; GSM900 \!\!<\!\!-100 dBm; \; DCS1800 \!/ PCS1900 \!\!<\!\!-102 dBm$

附 1. MF210 参考设计电路图





[END]